

Power TOLED with Lens

Hyper-Bright LED

LS E655



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** weißes P-LCC-4-Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** fokussierte Abstrahlung in SMT-Technologie; hohe Helligkeit in Achsrichtung
- **Wellenlänge:** 632 nm (super-rot)
- **Abstrahlwinkel:** 60°
- **Technologie:** InGaAIP
- **optischer Wirkungsgrad:** 12 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Durchflussspannung
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, Ø330 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach EOS/ESD-5.1-1993

Anwendungen

- Ampelanwendung
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung)
- Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung und Bremslichter)
- Ersatz von Kleinst-Glühlampen
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwiege, u.ä.)
- Signal- und Symbolleuchten

Features

- **package:** white P-LCC-4 package
- **feature of the device:** focussed radiation in SMT technology; high brightness in beam direction
- **wavelength:** 632 nm (super-red)
- **viewing angle:** 60°
- **technology:** InGaAIP
- **optical efficiency:** 12 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity, forward voltage
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 12-mm tape with 2000/reel, Ø330 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to EOS/ESD-5.1-1993

Applications

- traffic lights
- backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising)
- interior and exterior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting and brake lights)
- substitution of micro incandescent lamps
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- signal and symbol luminaire

Typ Type	Emissions-farbe Color of Emission	Farbe der Lichtaustritts-fläche Color of the Light Emitting Area	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 50 \text{ mA}$ $I_V (\text{mcd})$	Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 50 \text{ mA}$ $\Phi_V (\text{mlm})$	Bestellnummer Ordering Code
LS E655-U2AA-11	super-red	colorless clear	560 ... 1400	1150 (typ.)	Q62703-Q5996

Anm.: -11 gesamter Farbbereich (siehe Seite 4)

-11 gesamter Durchlassspannungsbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)

Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe, die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.

Note: -11 Total color tolerance range (please see page 4)

-11 Total forward voltage tolerance, delivery in single groups (see page 5)

The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual groups. Individual half groups are not available.

No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.

Grenzwerte**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 125	°C
Durchlassstrom Forward current	I_F	70	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.1$	I_{FM}	0.1	A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Leistungsaufnahme Power consumption $T_A \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	180	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung Junction/ambient Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)	$R_{th JA}$ $R_{th JS}$	300 130	K/W K/W

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 50 \text{ mA}$	λ_{peak}	645	nm
Dominantwellenlänge ¹⁾ (typ.) Dominant wavelength $I_F = 50 \text{ mA}$	λ_{dom}	633 ± 6	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 50 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	16	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V	2ϕ	60	Grad deg.
Durchlassspannung ²⁾ (typ.) Forward voltage (max.) $I_F = 50 \text{ mA}$	V_F V_F	2.1 2.5	V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 5 \text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (typ.) Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 50 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.15	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (typ.) Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 50 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.04	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 50 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_V	-3.4	mV/K
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 50 \text{ mA}$	η_{opt}	12	lm/W

¹⁾ Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1 \text{ nm}$ ermittelt.
Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1 \text{ nm}$.

²⁾ Durchlassspannungsgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0.1 \text{ V}$ ermittelt.

Forward voltage groups are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1 \text{ V}$.

²⁾ Durchlassspannungsgruppen
Forward voltage groups

Gruppe Group	Durchlassspannung Forward voltage		Einheit Unit
	min.	max.	
3	1.90	2.20	V
4	2.20	2.50	V

Helligkeits-Gruppierungsschema
Luminous Intensity Groups

Lichtgruppe Luminous Intensity Group	Lichtstärke Luminous Intensity I_v (mcd)	Lichtstrom Luminous Flux Φ_v (mlm)
U2	560 ... 710	760 (typ.)
V1	710 ... 900	960 (typ.)
V2	900 ... 1120	1200 (typ.)
AA	1120 ... 1400	1500 (typ.)

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Group Name on Label

Beispiel: V2-13

Example: V2-13

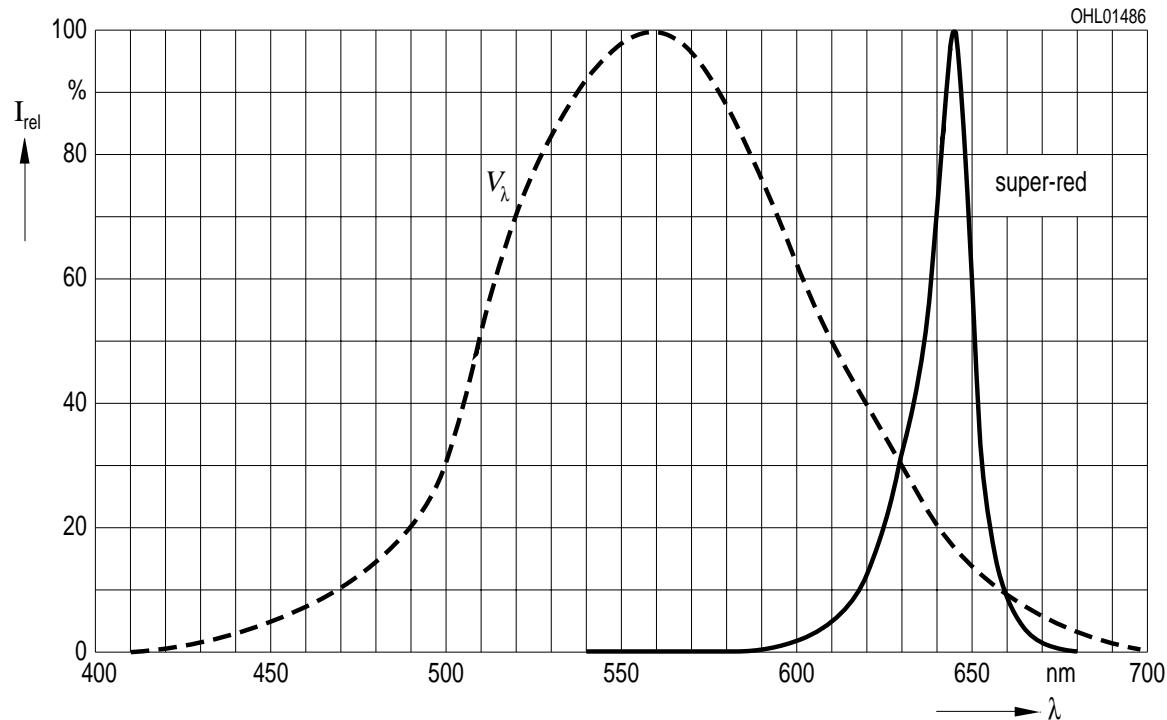
Lichtgruppe Luminous Intensity Group	Halbgruppe Half Group	Wellenlänge Wavelength	Durchlassspannung Forward Voltage
V	2	1	3

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ \text{C}$, $I_F = 50 \text{ mA}$

Relative Spectral Emission

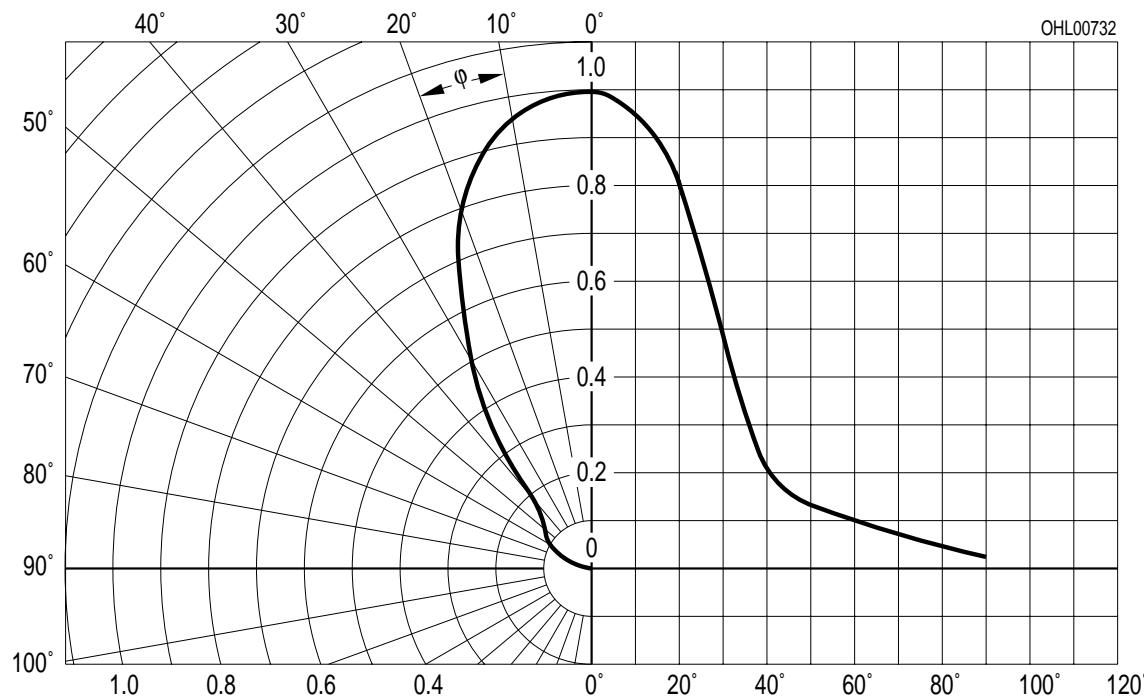
$V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$

Standard eye response curve



Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$

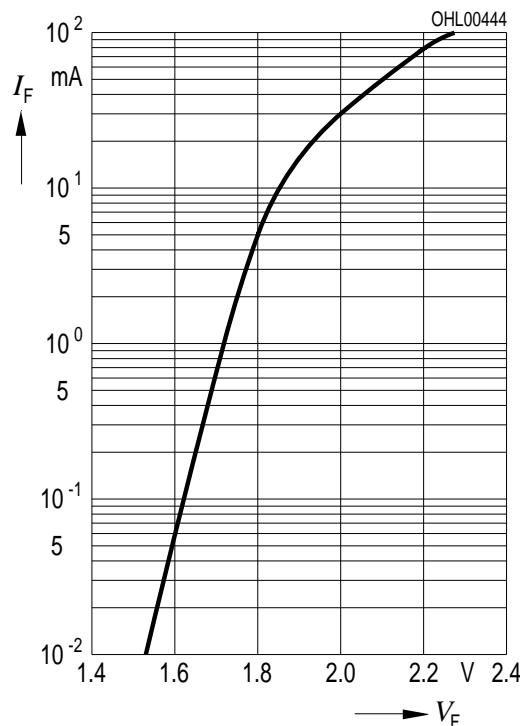
Radiation Characteristic



Durchlassstrom $I_F = f(V_F)$

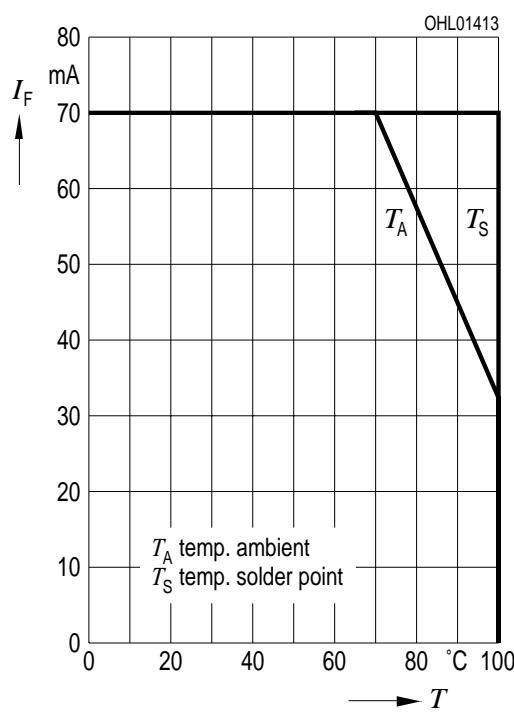
Forward Current

$T_A = 25^\circ\text{C}$



Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T)$

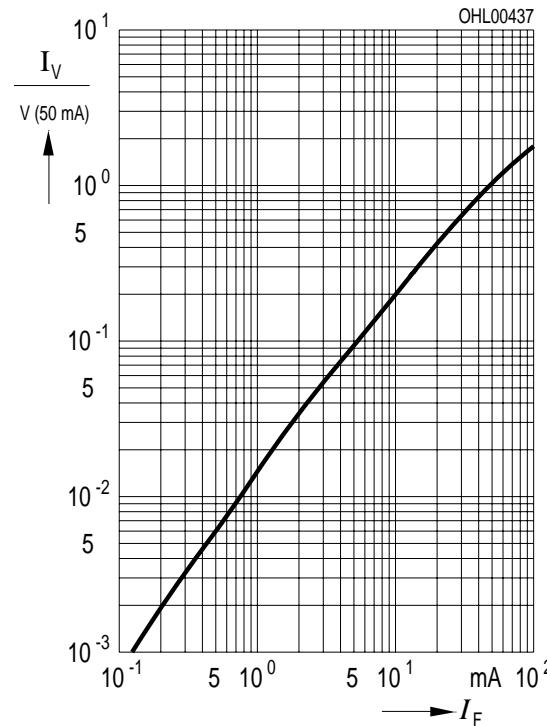
Max. Permissible Forward Current



Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(50 \text{ mA})} = f(I_F)$

Relative Luminous Intensity

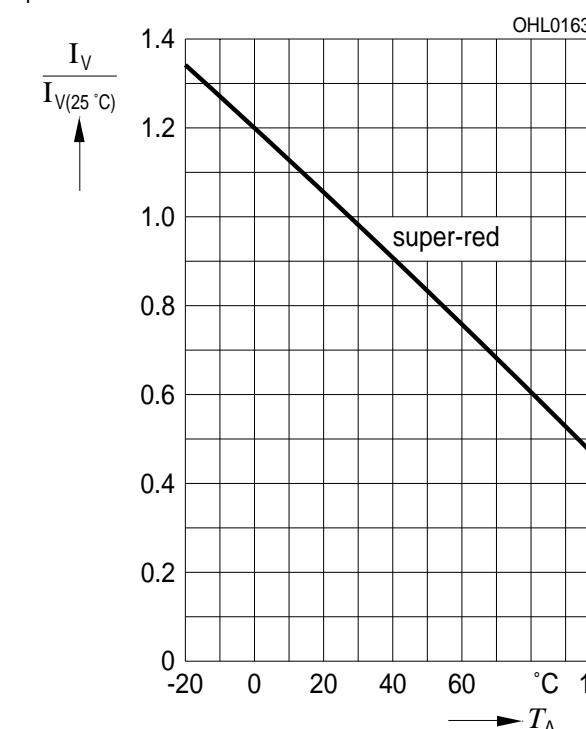
$T_A = 25^\circ\text{C}$



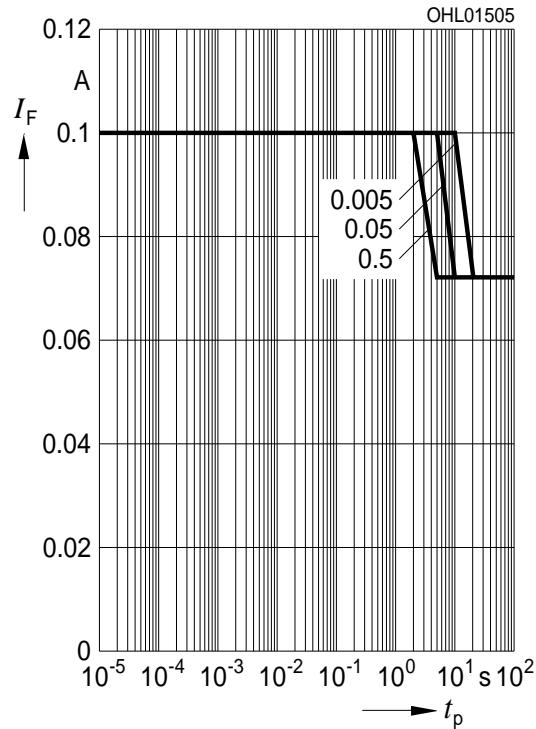
Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$

Relative Luminous Intensity

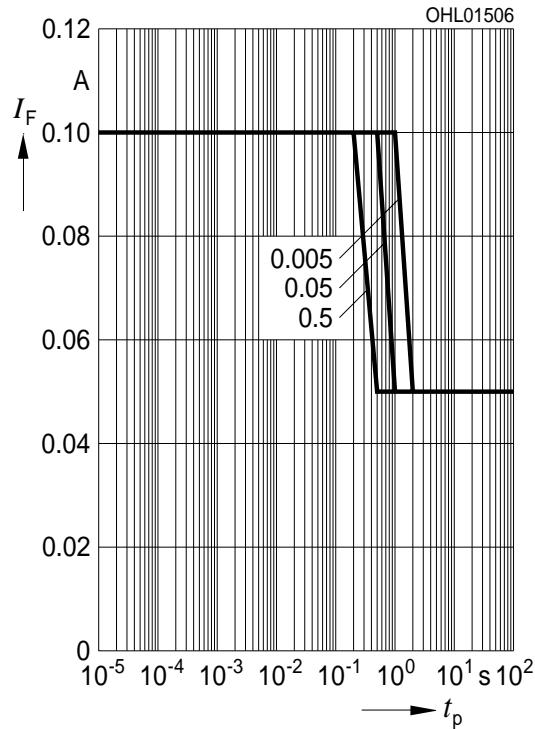
$I_F = 50 \text{ mA}$



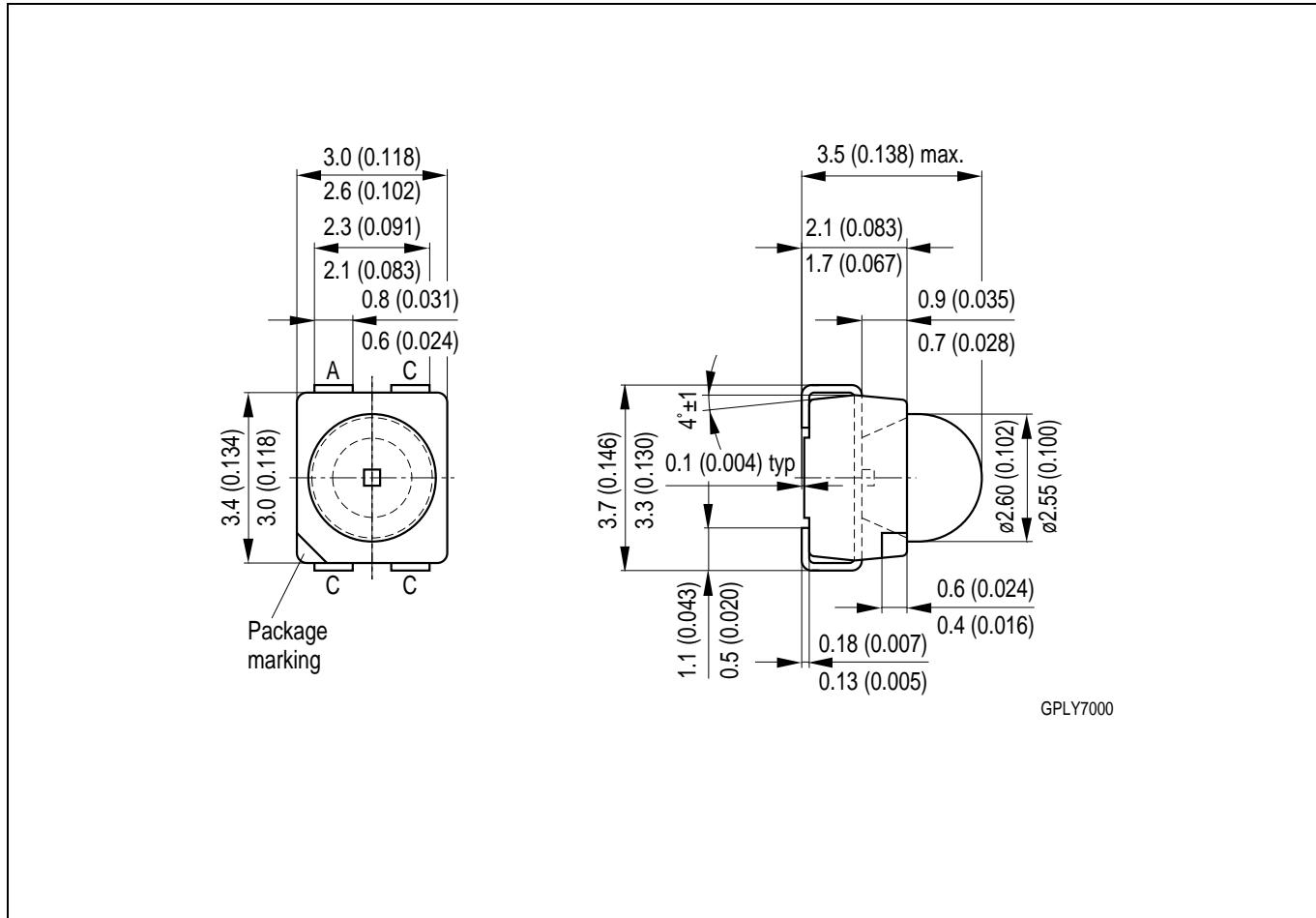
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, $T_A = 85^\circ\text{C}$



Maßzeichnung
Package Outlines

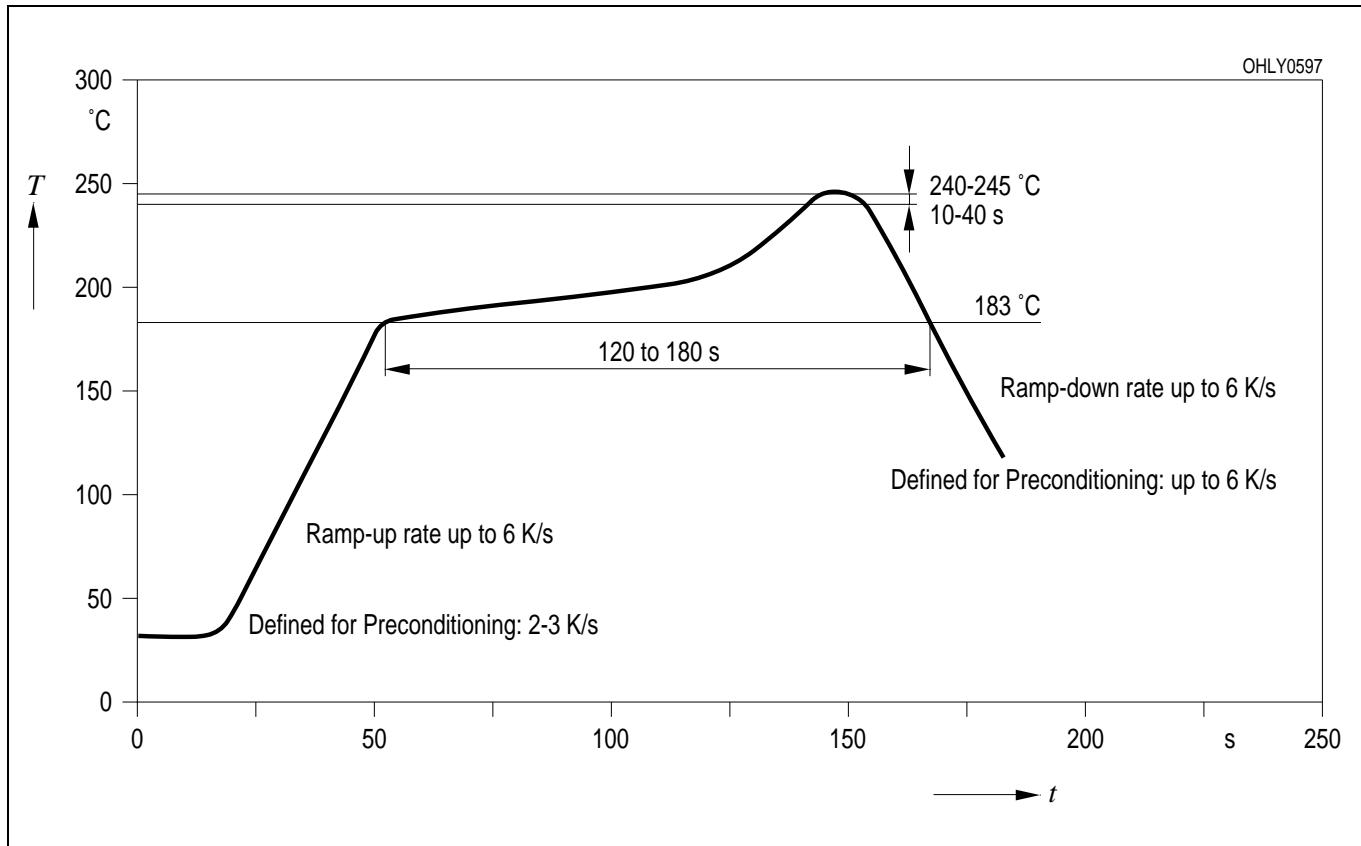


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

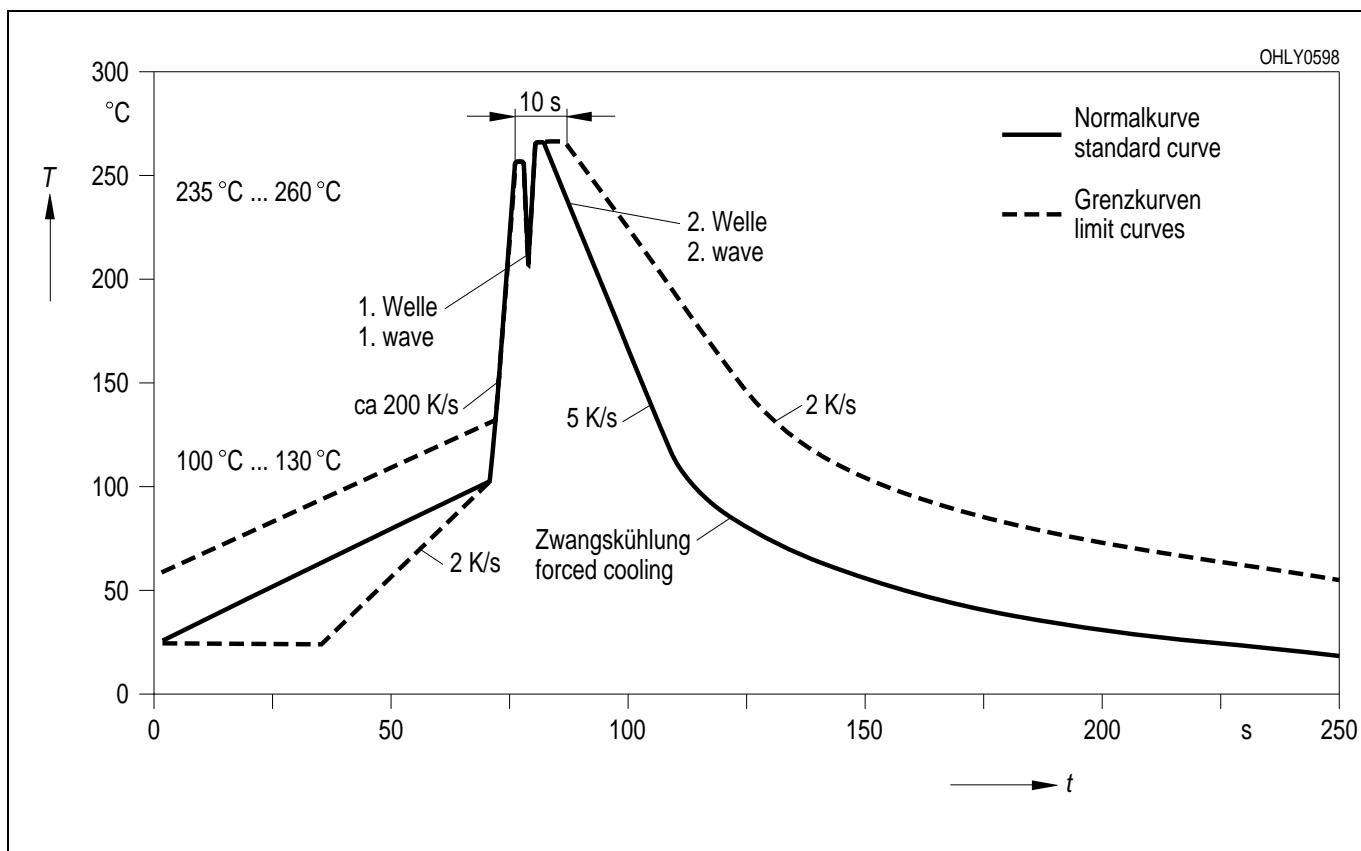
Gewicht / Approx. weight: 38 mg

Lötbedingungen Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

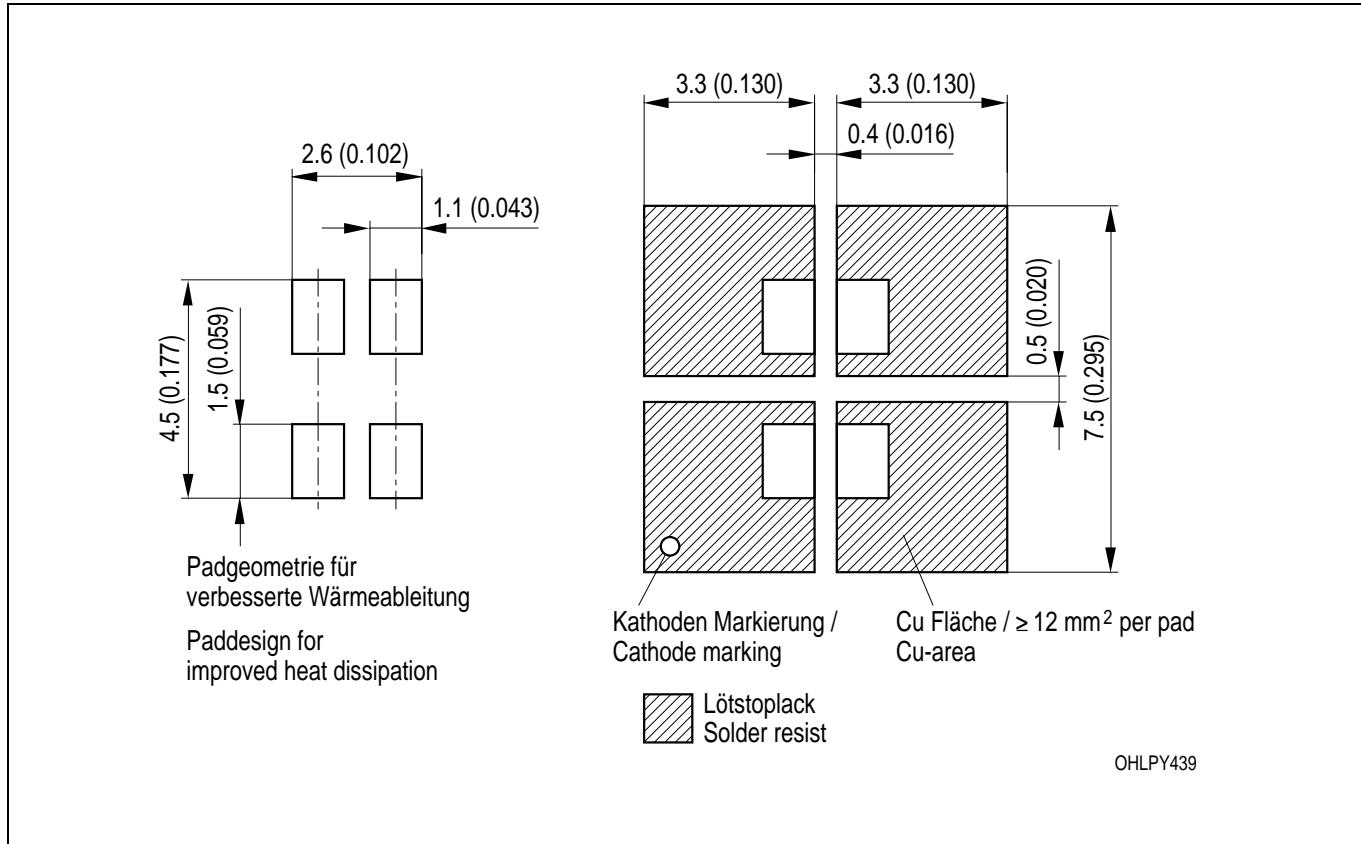
IR-Reflow Lötprofil (nach IPC 9501)
IR Reflow Soldering Profile (acc. to IPC 9501)



Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)
TTW Soldering (acc. to CECC 00802)

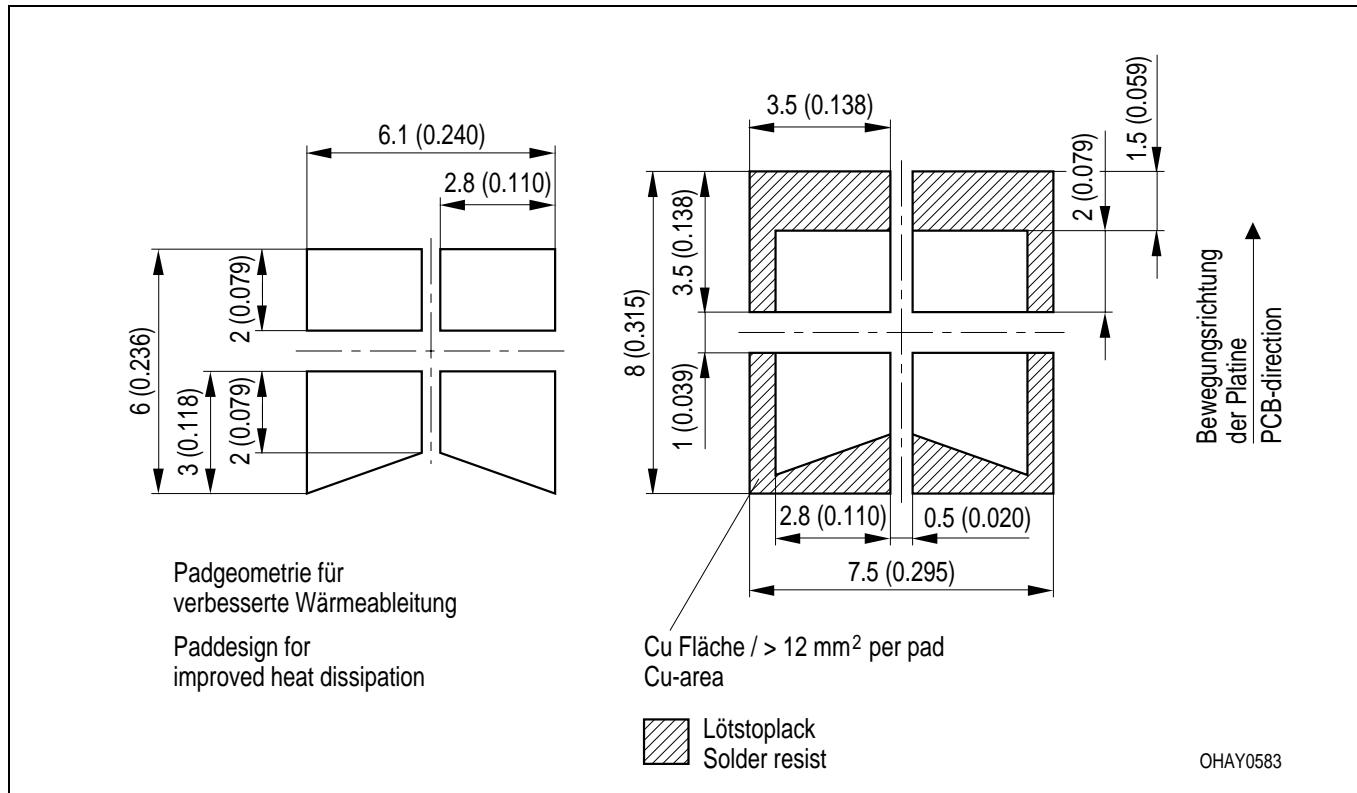


Empfohlenes Lötpaddesign IR Reflow Löten
Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Empfohlenes Lötpaddesign Wellenlöten (TTW)
Recommended Solder Pad TTW Soldering



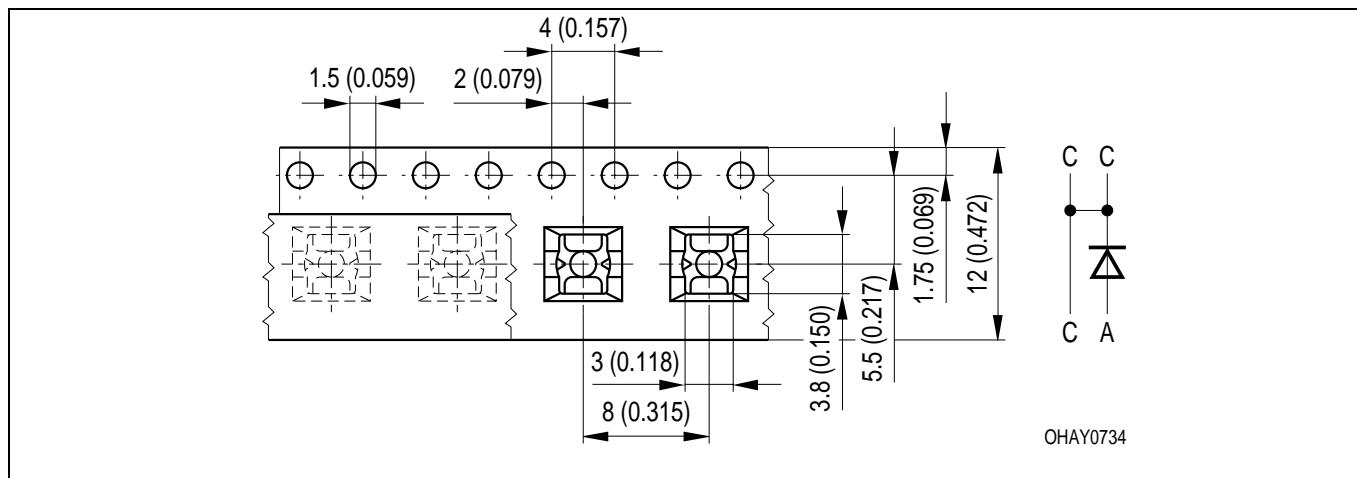
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Gurtung / Polarität und Lage

Method of Taping / Polarity and Orientation

Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø330 mm

Packing unit 2000/reel, ø330 mm



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Revision History: 2001-03-05

Previous Version: 2001-03-05

Page	Subjects (major changes since last revision)

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG**Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg****© All Rights Reserved.****Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components¹ may only be used in life-support devices or systems² with the express written approval of OSRAM OS.¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.